

天津中环半导体股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向上升

(1) 2021 年前三季度业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
营业收入	2,800,000.00 万元~3,000,000.00 万元	1,337,653.88 万元
	比上年同期增长：109.32%~124.27%	
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：270,000.00 万元~280,000.00 万元	盈利：84,632.41 万元
	比上年同期增长：219.03%~230.84%	
基本每股收益	盈利：0.8905 元/股~0.9235 元/股	盈利：0.2980 元/股

(2) 2021 年第三季度业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
营业收入	1,035,558.10 万元~1,235,558.10 万元	473,236.27 万元
	比上年同期增长：118.82%~161.09%	
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：122,001.67 万元~132,001.67 万元	盈利：30,799.67 万元
	比上年同期增长：296.11%~328.58%	
基本每股收益	盈利：0.4019 元/股~0.4348 元/股	盈利：0.1044 元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2021 年前三季度预计实现营业收入 2,800,000.00 万元~3,000,000.00 万元，同比增长 109.32%~124.27%，预计实现归属于上市公司股东的净利润 270,000.00 万元~280,000.00 万元，同比增长 219.03%~230.84%。公司业绩大幅增长的主要原因：

1、公司半导体光伏 210 产品规模提升加速、生产产品结构转型顺利，利用 210 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力；通过一系列技术进步，报告期单位产品硅料消耗率同比下降明显，硅片 A 品率大幅提升，较大程度改善单位产品毛利率；面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。

2、公司半导体材料业务通过加速新产线调试释放有效产能，提升交付率，产销规模同比提升明显，产品结构进一步完善；位于天津市、江苏宜兴市的新增投资项目顺利开展，为半导体业务加速发展奠定了基础。

3、随着工业 4.0 生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅度提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降；同时与下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力；有力的推动了 210 产品的产销规模和产品质量的提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日